

DWG. NO. SD-5267-NA

E

D

ALL DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

A

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

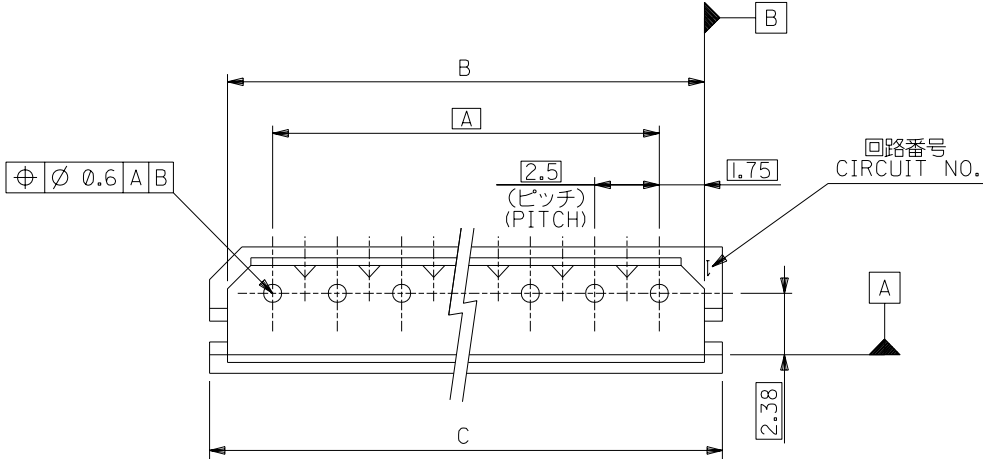
3

2

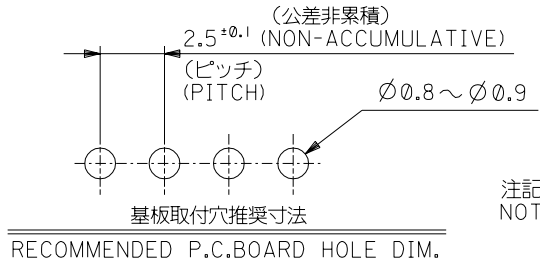
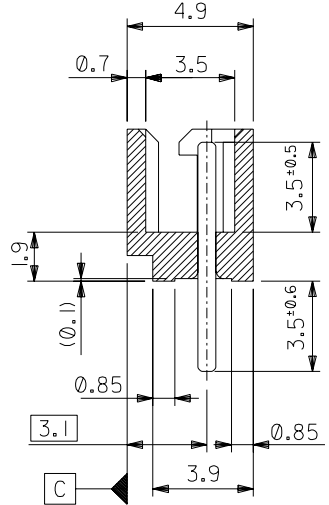
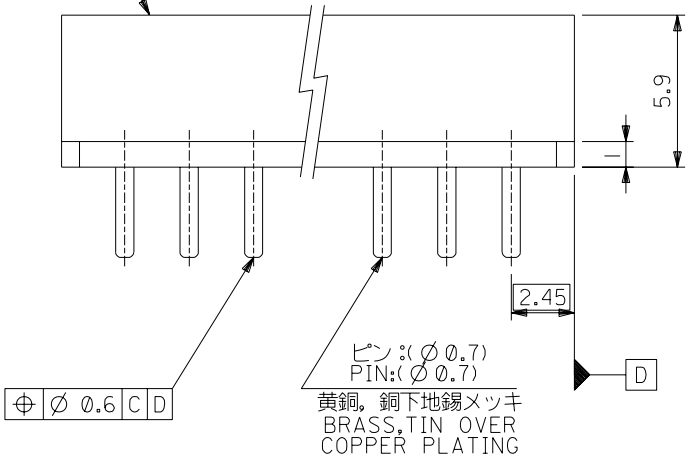
2

1

1



ウエハー：66ナイロン。ガラス入り。UL 94V-0  
WAFER:66NYLON, GLASS REINFORCED, UL 94V-0



注記  
NOTES:  
I. 嵌合相手：5264 シリーズ  
MATES WITH : 5264 SERIES.

39.9	38.5	35	22-03-5155	5267-15A	15
37.4	36	32.5	-5145	-14A	14
34.9	33.5	30	-5135	-13A	13
32.4	31	27.5	-5125	-12A	12
29.9	28.5	25	-5115	-11A	11
27.4	26	22.5	-5105	-10A	10
24.9	23.5	20	-5095	-09A	9
22.4	21	17.5	-5085	-08A	8
19.9	18.5	15	-5075	-07A	7
17.4	16	12.5	-5065	-06A	6
14.9	13.5	10	-5055	-05A	5
12.4	11	7.5	-5045	-04A	4
9.9	8.5	5	-5035	-03A	3
7.4	6	2.5	22-03-5025	5267-02A	2
C	B	A	EDP NO.	ENG.NO.	極数 NO OF CKT.

角度 ANGLE	±3°				材料 MATERIAL	— # —	molex MOLEX-JAPAN CO., LTD. 日本モレックス株式会社	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM TITLE 名称 2.5 LOW PROFILE WAFER ASS'Y	DWG. NO. SD-5267-NA	REV B
30°以上 OVER	+0.3	B	変更 REVISED (JC60688)	n.h	仕上げ FINISH	— # —				
10°以上 30°未満 OVER UNDER	+0.25	A	変更 (J10590)	K.T Y.M	適用電線範囲 WIRE RANGE	— # —				
10°未満 UNDER	+0.2	0	新規作成 (J80546)	H.H	被覆外径 INS. RANGE	— # —				
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE	DRAWN BY 6/20/88 Y.MIZUNO	CHK'D BY '96/03/26 Y.MIZUNO			